



Intel (INTC.US)

기대되는 14A 파운드리 공정

- 3Q25CY 실적 기대치 상회, 4Q25CY 가이드는 시장 컨센서스 부합
- Intel 파운드리의 14A 공정 개발 순조롭게 진행 중
- 엔비디아와 애플 등 미국의 주요 칩 개발 업체들이 잠재적 고객이 될 것으로 판단함

3Q25CY 실적, 기대치 상회

3Q25CY 실적이 매출액 13.65B(+6%QoQ, +3%YoY)와 영업이익 \$1.52B(흑자전환)를 기록하며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$13.15B, 영업이익 \$0.48B)를 상회했다. 매출액 증가와 제품 mix 변경, 재고자산 총당금 감소에 따른 수익성 개선이 진행됐는데, 파운드리 부문의 차세대 공정 개발이 순조롭게 진행되고 있어 2026 년에도 추가 개선될 것으로 기대된다. 사업 부문별 영업이익은 Total Intel Products \$3.66B(+36%QoQ, +10%YoY), Client Computing Group \$2.69B(+31%QoQ, -8%YoY), Datacenter and AI Group \$0.96B(+52%QoQ, +153%YoY), Intel Foundry -\$2.32B(적자지속)를 각각 기록했다.

4Q25CY 가이드는, 시장 컨센서스 부합

4Q25CY 가이드는 \$12.8~13.8B(-6%~+1%QoQ, -10%~-3%YoY)와 EPS \$0.08 (-65%QoQ, -38%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(매출액 \$13.42B, EPS \$0.09)에 부합했다. 제품 mix 측면에서 서버 출하를 우선시할 것이고, 파운드리 부문의 매출액은 전 분기 대비 증가할 것이라는 시각도 공유했다. 다만 수익성은 Core Ultra 3 등 신제품 출시의 영향 등으로 인해, 전 분기 대비 하락할 것으로 보인다.

14A 공정에 집중하고 있는 인텔

Intel 은 이번 컨퍼런스 콜을 통해 14A 공정에 대한 강한 자신감을 내비쳤다. 현재 매우 좋은 출발을 보이고 있고, 18A 공정보다 성능 및 수율에서 우수하며, 고객들과의 협력을 강화하고 있을 뿐만 아니라 프로젝트에 참여하는 고객의 수도 점차 증가하고 있는 것이다. 당사는 Intel 파운드리가 장기적으로 시장 내 입지가 높아질 것으로 판단하고 있으며, 그 핵심 제품은 14A 공정이 될 것으로 판단 중이다. 엔비디아와 애플 등 미국의 주요 칩 개발 업체들이 Intel 파운드리의 잠재적 고객이 될 것으로 예상된다. 주가의 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 판단한다.

▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('25.10.30): \$40.16
 목표주가 컨센서스: \$35.01

▶ 투자 의견 컨센서스

매수	보유	매도
7%	78%	15%

Stock Data

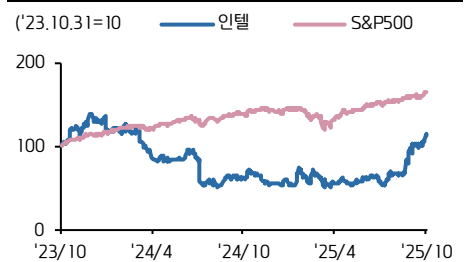
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (10/30)	6,822.34
현재주가/목표주가	40.16 / 35.01
52주 최고/최저 (\$)	42.48 / 17.67
시가총액 (백만\$)	191,403
유통주식 수 (백만)	4,763
일평균거래량 (3M)	127,277,451

Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY23	FY24	FY25E	FY26E
매출액	54,228	53,101	52,546	53,503
영업이익	4,667	-254	2,511	4,597
OPM(%)	8.6	-0.5	4.8	8.6
순이익	4,423	-566	1,505	2,797
EPS	1.1	-0.1	0.3	0.6
증가율(%)	-42.9	적전	흑전	71.9
PER(배)	143.6	-	118.9	69.2
PBR(배)	2.0	0.9	1.6	1.7
ROE(%)	4.3	-	1.2	1.9
배당수익률(%)	1.5	1.8	0.0	0.0

Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	100.3	19.7	99.8	80.1
S&P Index	17.2	3.4	23.9	18.1



자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

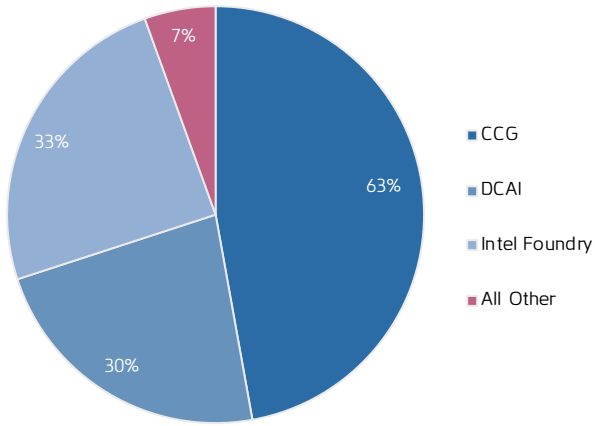
Intel 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	2024	2025E	2026E
매출액	12,724	12,833	13,284	14,260	12,667	12,859	13,653	13,398	53,101	52,577	53,592
%QoQ/%YoY	-17%	1%	4%	7%	-11%	2%	6%	-2%	-2%	-1%	2%
Intel Products	12,101	11,948	12,302	13,120	11,755	11,810	12,652	12,704	49,471	48,921	50,472
%QoQ/%YoY	-12%	-1%	3%	7%	-10%	0%	7%	0%	4%	-1%	3%
CCG	8,273	8,143	8,161	8,769	7,629	7,871	8,535	8,236	33,346	32,271	32,998
%QoQ/%YoY	-6%	-2%	0%	7%	-13%	3%	8%	-4%	14%	-3%	2%
DCAI	3,828	3,805	4,141	4,351	4,126	3,939	4,117	4,495	16,125	16,677	17,828
%QoQ/%YoY	-4%	-1%	9%	5%	-5%	-5%	5%	9%	23%	3%	7%
Intel Foundry	4,356	4,282	4,339	4,340	4,667	4,417	4,235	4,014	17,317	17,333	17,181
%QoQ/%YoY	-16%	-2%	1%	0%	8%	-5%	-4%	-5%	-8%	0%	-1%
All Other	643	881	964	1,113	943	1,053	993	654	3,601	3,643	2,583
%QoQ/%YoY	-50%	37%	9%	15%	-15%	12%	-6%	-34%	-36%	1%	-29%
매출원가	6,985	7,867	10,891	8,259	7,706	9,046	8,197	8,521	34,002	33,470	33,224
매출원가율	55%	61%	82%	58%	61%	70%	60%	64%	64%	64%	62%
매출총이익	5,739	4,966	2,393	6,001	4,961	3,813	5,456	4,878	19,099	19,108	20,368
판매비와 관리비	5,016	4,942	4,762	4,633	4,271	4,316	3,932	4,018	19,353	16,537	15,813
영업이익	723	24	(2,369)	1,368	690	(503)	1,524	860	(254)	2,571	4,555
%QoQ/%YoY	-72%	-97%	적자전환	흑자전환	-50%	적자전환	흑자전환	-44%	적자전환	흑자전환	77%
Intel Products	3,239	2,883	3,318	3,568	2,936	2,686	3,658	3,746	13,008	13,026	14,681
%QoQ/%YoY		-11%	15%	8%	-18%	-9%	36%	2%	88%	0%	13%
CCG	2,822	2,641	2,937	3,194	2,361	2,053	2,694	2,806	11,594	9,914	11,855
%QoQ/%YoY	-2%	-6%	11%	9%	-26%	-13%	31%	4%	31%	-14%	20%
DCAI	417	242	381	374	575	633	964	896	1,414	3,068	3,261
%QoQ/%YoY	435%	-42%	57%	-2%	54%	10%	52%	-7%	47%	117%	6%
Intel Foundry	(2,441)	(2,802)	(5,799)	(2,249)	(2,320)	(3,168)	(2,321)	(2,437)	(13,291)	(10,246)	(7,778)
%QoQ/%YoY	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속	적자지속
All Other	(170)	(46)	5	154	103	69	100	71	(57)	343	397
%QoQ/%YoY	적자지속	적자지속	흑자전환	2980%	-33%	-33%	45%	-29%	적자전환	흑자전환	16%
영업이익률	6%	0%	-18%	10%	5%	-4%	11%	6%	0%	5%	8%
법인세차감전순이익	829	65	(2,278)	1,200	611	(598)	1,182	832	(184)	2,027	4,430
법인세비용	70	-18	-302	632	31	-157	159	403	382	436	1,401
당기순이익	759	83	(1,976)	568	580	(441)	1,023	429	(566)	1,591	3,029
당기순이익률	6%	1%	-15%	4%	5%	-3%	7%	3%	-1%	3%	6%
CapEx	5,970	5,682	6,458	5,834	5,183	3,550	2,425	4,943	23,944	16,101	15,397
%QoQ/%YoY	-11%	-5%	14%	-10%	-11%	-32%	-32%	104%	-7%	-33%	-4%
감가상각비	2,200	2,203	3,248	2,300	2,425	2,788	2,758	2,848	9,951	10,819	11,728
%QoQ/%YoY	5%	0%	47%	-29%	5%	15%	-1%	3%	27%	9%	8%

주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/10/31). 실적은 Non-GAAP, CY 기준

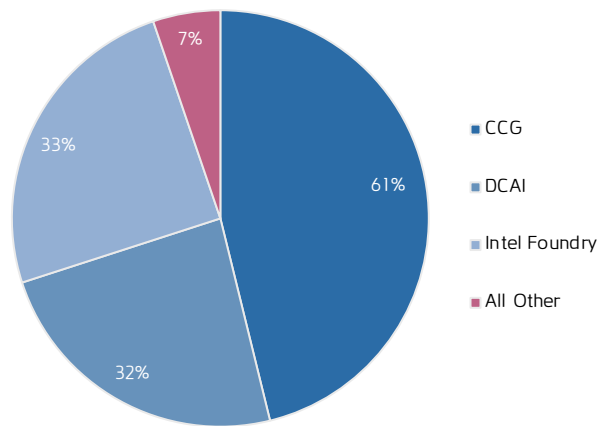
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024CY Intel 매출액 비중



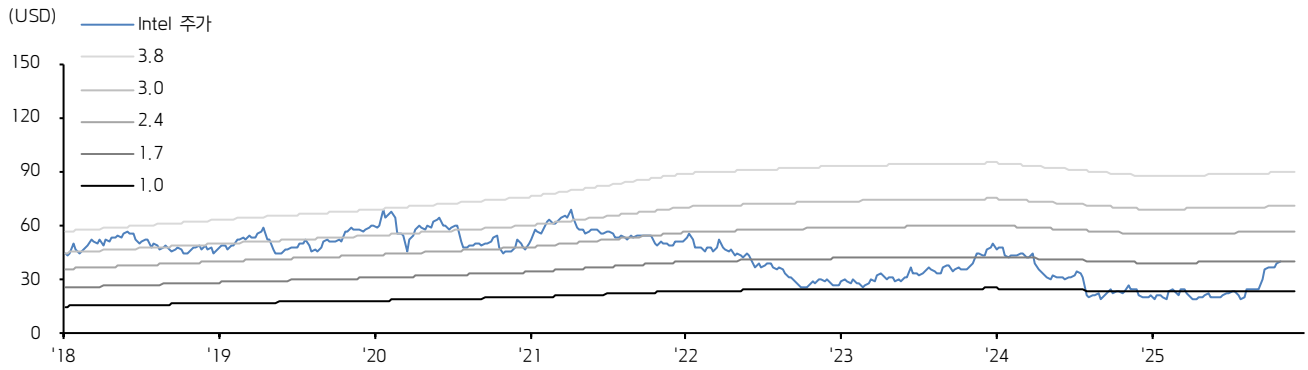
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2025CY Intel 매출액 비중 전망

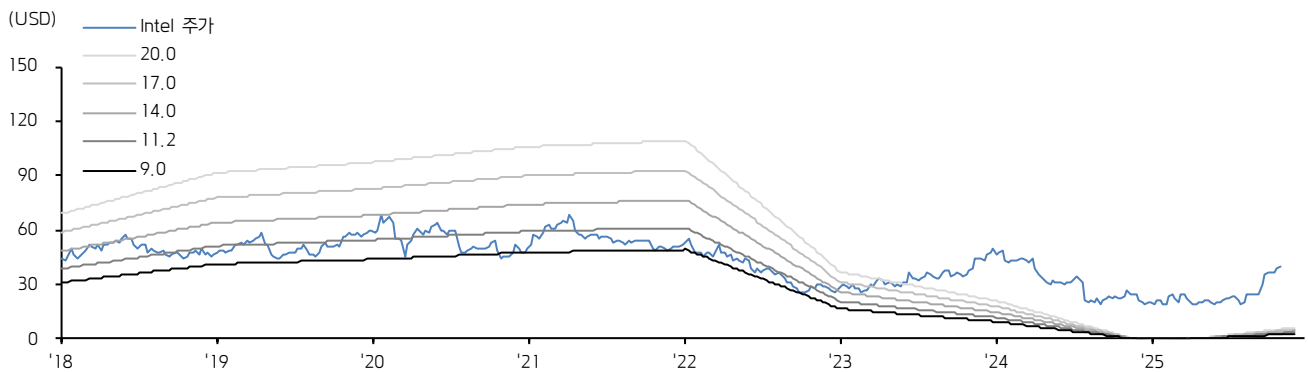


자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

Intel 12개월 Trailing P/B Chart



Intel 12개월 Trailing P/E Chart



글로벌 Tech 기업 추가 및 Valuation

(십억달러, 백, %)		Mkt Cap	%CHG				P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
		ID	5D	1M	3M	6M	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	
Memory	Micron	251.4	-1.2	8.4	33.9	95.2	191.1	20.1	11.9	4.2	3.1	10.8	7.1	43.1	58.1	14.0	25.5	23.6	34.6	21.1	27.7
	Sandisk	28.7	-4.2	17.2	74.5	351.3	509.8	75.3	19.4	3.0	2.7	36.3	13.6	8.1	10.1	-1.3	2.0	0.8	2.1	-2.5	13.9
	Kioxia	38.2	8.1	47.9	123.6	339.9	487.6	34.3	11.1	6.4	4.7	9.2	6.0	11.8	14.6	2.0	5.0	4.8	6.5	31.7	39.0
	Seagate	57.4	1.0	18.5	13.7	82.0	194.8	27.2	20.8	627.7	43.4	20.5	15.2	9.8	11.6	2.5	3.7	2.9	3.9	104.3	364.9
	Western Digital	47.4	-2.3	9.9	15.1	93.4	214.9	21.2	19.0	7.3	5.6	14.6	11.7	10.3	11.8	3.0	3.4	3.3	4.0	33.0	39.7
	Nanya	13.6	1.1	22.3	84.2	201.9	273.6	3,635.1	15.5	2.6	2.2	28.3	7.7	2.0	3.5	-0.0	1.0	0.5	1.5	0.3	14.5
Logic	Intel	186.8	-2.9	5.2	19.7	97.4	99.8	117.4	63.9	1.7	1.7	16.5	13.0	52.6	53.6	2.5	4.6	13.7	15.9	0.7	1.9
	Nvidia	4,930.2	-2.0	11.4	8.7	13.2	86.3	45.1	31.5	34.9	19.7	36.7	25.0	200.5	278.6	121.4	186.7	132.7	191.4	92.5	77.0
	AMD	413.6	-3.6	8.4	57.5	42.0	161.8	64.5	40.3	6.7	6.1	58.6	34.4	33.1	41.8	7.2	11.2	7.9	12.2	8.7	13.0
	Broadcom	1,777.8	-2.5	9.3	14.1	24.4	95.6	54.4	38.1	22.5	17.3	41.5	29.7	65.5	90.7	33.3	59.8	43.7	60.2	42.3	48.1
	Marvell	76.4	-1.8	7.0	5.4	8.4	51.7	32.3	26.6	5.2	4.8	24.9	21.4	8.0	9.3	1.9	3.4	3.1	3.6	5.3	3.5
	Qualcomm	191.3	-0.8	4.3	6.6	11.4	19.4	15.1	14.7	6.6	5.9	12.1	11.6	43.5	44.5	13.6	15.1	15.9	16.3	44.2	39.9
	Arm	175.3	-2.9	-0.7	16.9	1.3	45.1	104.6	75.6	22.2	17.6	82.3	59.4	4.5	5.6	1.3	2.6	2.1	2.9	17.0	20.1
	Skyworks	11.7	0.5	4.5	2.8	11.0	23.1	14.8	17.9	2.2	2.3	8.6	9.8	3.9	3.7	0.7	0.7	1.3	1.2	11.5	9.6
	TI	145.8	0.2	-6.8	-12.6	-15.3	0.3	28.3	25.7	9.0	8.5	19.4	17.0	17.7	19.1	6.0	6.7	8.0	9.2	31.1	35.1
	ADI	114.6	-0.9	-4.3	-5.2	0.8	19.5	28.7	24.0	3.4	3.3	19.8	17.6	11.3	12.6	3.8	5.7	6.0	6.8	9.3	11.8
	NXP	51.9	0.8	-6.5	-9.4	-6.6	12.0	17.5	15.0	5.1	4.6	13.0	11.3	12.3	13.3	4.1	4.6	4.6	5.2	29.2	30.6
	STMicro	21.8	-0.9	-3.2	-13.5	-6.1	7.7	39.4	21.9	1.3	1.2	8.4	5.9	11.7	12.5	0.4	1.1	2.3	3.2	3.0	5.5
	Microchip	33.5	-0.8	-4.6	-3.3	-11.7	34.7	55.8	26.8	5.4	5.2	29.4	17.9	4.4	5.3	0.5	1.7	1.4	2.2	7.7	18.2
	On Semi	20.8	-1.1	-1.8	3.1	-12.4	28.1	22.2	17.4	2.6	2.5	12.4	11.2	6.0	6.3	1.1	1.3	1.6	1.8	10.5	14.7
	Silicon Motion	3.4	-0.6	5.2	5.4	30.4	101.9	29.8	21.1	4.0	3.6	21.6	14.1	0.8	1.0	0.1	0.2	0.1	0.2	12.7	17.8
Mediatek	68.4	0.8	-1.5	-0.4	-4.4	-3.0	19.6	17.3	5.3	5.0	14.5	13.1	19.0	21.1	3.5	4.0	4.3	4.8	26.9	29.0	
Renesas	22.2	-4.0	-1.0	7.2	-2.0	9.4	10.1	9.2	1.4	1.3	12.4	9.3	8.6	9.3	1.1	1.7	2.3	2.9	-1.6	10.0	
Novatek	8.0	-0.4	-4.5	-5.9	-15.5	-22.6	14.8	12.7	3.7	3.5	9.5	8.6	3.3	3.5	0.6	0.7	0.7	0.7	24.9	28.1	
Foundry	TSMC	1,572.7	-0.6	4.3	8.6	24.8	81.9	29.2	24.5	9.0	7.2	17.9	14.7	123.4	150.3	61.2	74.0	85.0	101.7	33.5	32.4
	SMIC	97.3	-1.1	5.8	-0.4	55.0	68.9	114.5	79.6	3.8	3.4	25.6	21.7	9.3	11.0	0.8	1.2	4.5	5.4	3.3	4.5
	UMC	18.9	1.9	0.1	-0.7	6.1	7.0	15.3	13.6	0.2	0.1	N/A	N/A	7.7	8.2	1.4	1.5	3.3	3.7	9.9	11.2
	GFS	20.0	5.0	2.5	0.6	-8.6	2.8	22.6	17.9	1.7	1.6	8.0	7.0	6.8	7.3	1.0	1.6	2.3	2.5	7.9	9.0
	VIS	6.0	-1.0	-5.3	-3.9	4.9	9.0	22.4	21.7	2.7	2.6	10.8	10.7	1.6	1.7	0.3	0.3	0.6	0.6	12.0	12.3
Packaging	ASE	33.3	4.2	17.3	35.6	45.6	72.3	25.5	16.7	N/A	N/A	N/A	N/A	20.8	23.3	1.6	2.5	3.7	4.7	11.5	N/A
	Amkor	7.9	-2.4	-0.2	12.4	33.3	82.9	25.5	20.1	1.8	1.6	7.2	6.4	6.6	7.2	0.4	0.5	1.1	1.3	7.1	8.8
	Agilent	40.6	0.1	-2.8	11.7	21.4	33.2	25.4	23.5	6.0	5.3	20.8	19.2	7.0	7.3	1.6	2.0	2.0	2.2	24.4	23.4
	Chipbond	1.4	-1.4	-0.7	5.1	3.9	-8.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ASML	417.4	0.4	3.8	11.1	49.1	61.0	37.9	36.0	17.9	15.0	28.9	27.5	37.8	39.6	13.0	13.6	14.2	14.8	49.6	45.0
Equipment	AMAT	185.3	-1.4	1.8	13.6	22.8	54.3	25.2	23.8	9.5	8.6	20.9	19.8	28.0	29.7	8.4	8.8	8.8	9.2	37.5	37.0
	LAM Research	202.2	0.2	9.1	20.2	62.5	124.7	33.5	31.4	18.7	15.0	27.4	25.3	20.5	22.3	6.9	7.5	7.3	7.9	57.2	59.4
	TEL	101.0	1.5	11.0	25.2	20.7	55.4	29.7	26.8	7.7	6.9	20.2	17.0	15.9	16.9	4.2	4.6	4.8	5.7	26.0	25.6
	KLA	159.9	-1.7	4.8	12.6	31.3	72.8	34.3	31.5	29.3	22.8	27.3	25.4	12.7	13.8	5.4	5.9	5.9	6.3	93.0	83.2
	AMEC	26.4	1.1	12.3	0.4	51.8	59.4	85.5	58.3	8.6	7.5	79.3	51.5	1.7	2.3	0.3	0.5	0.3	0.5	10.2	13.3
	Naura	42.3	-1.9	3.0	-8.1	24.0	24.0	30.4	7.8	6.2	31.8	23.8	5.5	6.9	1.1	1.5	1.3	1.7	20.4	21.7	
	Linde	202.6	0.1	-3.5	-8.0	-8.6	-6.0	26.3	24.1	5.2	4.9	16.7	15.7	33.9	35.7	10.0	10.8	13.4	14.2	19.6	20.4
	Air Liquid	114.1	0.5	-1.4	-3.6	-2.2	-5.5	26.0	23.4	3.5	3.2	13.1	12.1	31.9	33.2	6.6	7.3	9.6	10.4	14.0	14.7
Materials	Air Products	54.4	-1.5	-4.0	-10.3	-15.7	-9.7	20.0	18.5	3.1	2.8	13.8	13.0	12.2	12.8	0.0	3.3	5.2	5.5	16.0	16.1
	Merck KGaA	56.6	-2.1	-2.3	2.8	1.1	-7.7	13.5	12.9	1.6	1.5	9.3	8.8	24.7	25.4	4.4	4.7	7.0	7.2	10.8	10.3
	ADEKA	2.3	0.4	-0.7	4.8	15.7	34.8	14.6	15.2	1.1	1.1	6.1	8.1	2.8	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	8.7	8.9
	Resonac	7.1	1.1	4.5	18.3	62.1	128.7	35.8	15.5	1.6	1.5	11.1	8.4	8.9	9.2	0.4	0.7	1.1	1.4	4.7	10.6
	Siltronic	2.0	-2.2	2.7	20.9	40.5	57.6	N/A	N/A	0.9	0.9	9.6	7.4	1.6	1.7	-0.1	-0.1	0.4	0.5	-4.0	-5.3
	Sumco	3.7	1.2	-2.1	2.1	34.5	63.6	N/A	339.5	1.0	1.0	7.4	5.8	2.7	2.9	0.0	0.1	0.8	0.9	-0.6	0.4
	Dell	108.8	-1.6	4.4	13.6	20.6	75.5	17.2	14.4	N/A	252.9	11.0	9.8	106.6	116.4	8.1	10.6	11.7	12.9	-334.8	202.8
	HPE	32.2	0.6	5.3	-0.6	16.9	50.5	12.6	10.0	1.3	1.3	8.2	6.4	35.9	41.3	1.1	4.7	6.0	7.2	11.1	12.2
	Lenovo	18.4	-0.3	3.1	-0.3	13.8	28.1	13.4	11.5	2.6	2.3	5.6	4.3	75.9	81.3	2.6	2.9	3.3	4.2	24.0	23.6
	Quanta	38.5	-0.6	5.7	5.5	8.7	28.3	17.0	14.4	5.4	4.8	12.5	10.9	70.4	92.7	2.8	3.3	3.2	3.8	31.0	33.6
Servers	Inspur	14.4	-2.0	5.6	-6.8	24.4	36.4	36.9	28.1	4.5	4.0	32.3	24.8	22.8	27.5	0.4	0.5	0.5	0.6	12.4	14.0
	Wiwynn	26.0	4.6	5.8	29.7	55.5	125.1	17.7	15.8	7.0	6.1	12.5	11.4	28.5	35.5	1.9	2.1	2.0	2.3	44.2	40.8
	Inventec	5.5	-1.8	1.5	2.1	4.9	14.9	20.1	16.3	2.5	2.4	12.2	11.7	22.3	24.1	0.4	0.5	0.6	0.6	11.9	13.7
	Mitac	4.3	3.5	8.4	12.3	41.4	106.4	23.9	14.5	2.1	1.8	19.5	11.5	3.5	5.4	0.2	0.3	0.2	0.4	9.5	13.2
	Amazon	2,376.8	-3.2	0.8	1.5	-3.2	20.8	26.8	24.2	6.4	5.3	14.7	12.6	709.0	783.3	80.8	98.1	166.8	197.4	21.7	19.7
	Microsoft	3,907.6	-2.9	1.0	1.5	2.4	33.0	34.8	31.0	9.8	7.6	20.9	19.2								

Intel 관련 용어

용어	이미지	설명
18A node		Intel의 1.8nm급 첨단 파운드리 공정
14A node		Intel의 1.4nm급 첨단 파운드리 공정
Core i Series		일반 소비자용 PC에 사용되는 Intel의 CPU 아키텍처 라인업
Core Ultra Series		프리미엄 CPU 아키텍처 라인업으로, AI 성능에 중점을 둔 라인업
Raptor Lake		Intel Core i 시리즈 13, 14세대 CPU 아키텍처
Lunar Lake		Intel Core Ultra 시리즈 2세대 CPU 아키텍처
Panther Lake		Intel Core Ultra 시리즈 3세대 CPU 아키텍처, 18A 공정 활용해 2025년 출시 예정
Nova Lake		Intel의 차세대 CPU 아키텍처, 2026년 출시 예정
Xeon		서버, 데이터센터 등에 활용되는 CPU 라인업
Granite Rapids		Efficient-Core를 탑재한 6세대 Xeon Scalable 서버 프로세스, 2024년 출시
Sierra Forest		Performance-Core를 탑재한 6세대 Xeon Scalable 서버 프로세스, 2024년 출시
Diamond Rapids		7세대 Xeon Scalable 서버 프로세스, 2026년 출시 예정

FinFET		게이트가 기판과 맞닿는 면이 1개인 MOSFET 대비 3면에서 채널을 형성해 소자 성능을 개선
RibbonFET		Intel이 사용하는 GAA(Gate-All-Around) 구조의 트랜지스터 설계 네이밍
PowerVia		전력 배선을 웨이퍼 후면에 배치해 병목 현상과 cell 활용률을 개선하는 Intel의 차세대 기술
EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge)		이종 die를 연결하기 위해 Silicon Bridge를 활용하는 Intel의 패키징 기술
Foveros		여러 개의 die를 수직으로 쌓아 올려 집적도를 높이는 Intel의 첨단 3D 패키징 기술

자료: Intel, 키움증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.